

(11)Publication number:

2000-231346

(43)Date of publication of application: 22.08.2000

(51)Int.CI.

G09F 9/30 H05B 33/14

H05B 33/26

(21)Application number: 11-031385

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

09.02.1999 (22)Date of filing:

(72)Inventor: FURUMIYA NAOAKI

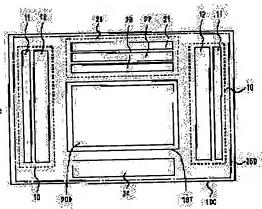
OKUYAMA MASAHIRO

(54) ELECTRO-LUMINESCENCE DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an EL display device that decreases the generation of a penetration current and that controls an increase in current consumption by suppressing fluctuation of threshold value caused by back channel generation of a complementary TFT arranged in a peripheral drive circuit area for driving an organic EL element of a display area by applying a potential to a cathode of the EL element.

SOLUTION: This electro-luminescence display device comprises, on an insulating substrate, a display pixel area 200 provided with a 1st thin film transistor for driving an electro-luminescence element with a cathode, a light emitting layer, and an anode, and a peripheral drive circuit area 250 provided with a 2nd thin film transistor for driving the 1st thin film transistor in the periphery of the display pixel area 200, and a cathode 167 is arranged outside of the peripheral drive circuit area 250.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

30.06.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2003-14713

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of 30.07.2003

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-231346

(P2000-231346A) (43)公開日 平成12年8月22日(2000.8.22)

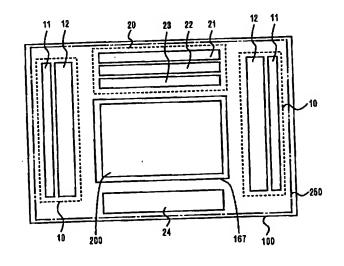
(51) Int. Cl. 7 G09F 9/30 H05B 33/14	識別記号 365 338	F I G09F 9/30 H05B 33/14	デーマコート・(参考) 365 C 3K007 338 5C094 A
33/26		33/26 審査請求	た 未請求 請求項の数2 OL (全6頁)
(21)出願番号	特願平11-31385	(11)	000001889 三洋電機株式会社
(22)出顧日	平成11年2月9日(1999.2.9)	(72)発明者	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 古宮 直明 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内
		(72)発明者	奥山 正博 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内
		(74)代理人 Fターム(参	100111383 弁理士 芝野 正雅 考) 3K007 AB05 BA06 DA02 5C094 AA22 BA29 CA19 DA09 EA07

(54) 【発明の名称】エレクトロルミネッセンス表示装置

(57)【要約】

EL素子の陰極に印加された電位によって、 表示領域の有機EL素子を駆動する周辺駆動回路領域に 設けられた相補型のTFTのバックチャネル発生による 閾値の変動を抑制することにより、貫通電流発生を低減 し消費電流の増大を抑制するEL表示装置を提供する。 【解決手段】 絶縁性基板110上に、陰極167、発

光層166及び陽極161を備えたエレクトロルミネッ センス素子160を駆動する第1の薄膜トランジスタを 備えた表示画素領域200と、この表示画素領域200 の周辺に第1の薄膜トランジスタを駆動する第2の薄膜 トランジスタを備えた周辺駆動回路領域250とを備え ており、陰極167が周辺駆動回路領域250以外に設 けられている。





【特許請求の範囲】 【請求項1】 絶縁性基板上に、陰極、発光層及び陽極 を備えたエレクトロルミネッセンス素子、及び該エレク トロルミネッセンス素子に信号を供給する第1の薄膜ト ランジスタ及び第2の薄膜トランジスタを備えた表示画 素領域と、該表示画素領域の周辺に前記第1及び第2の **薄膜トランジスタを駆動する第3の薄膜トランジスタを** 備えた周辺駆動回路領域とを備えており、前記陰極が前 記表示画素領域に設けられており、前記周辺駆動回路領 域には設けられていないことを特徴とするエレクトロル ミネッセンス表示装置。

【請求項2】 前記陰極は前記表示画素領域では共通に 全面に設けられており、前記周辺駆動回路領域には設け らていないことを特徴とする請求項1に記載のエレクト ロルミネッセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ ッセンス素子及び薄膜トランジスタを備えたエレクトロ ルミネッセンス表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、エレクトロルミネッセンス (Elec tro Luminescence:以下、「EL」と称する。)素子 を用いたEL表示装置が、CRTやLCDに代わる表示 装置として注目されており、例えば、そのEL素子を駆 動させるスイッチング素子として薄膜トランジスタ(Th in Film Transistor:以下、「TFT」と称する。)を 備えたEL表示装置の研究開発も進められている。

【0003】図3に一般的な有機EL表示装置の平面図 を示す。

【0004】同図に示すように有機EL表示装置は、表 示画素の有機EL素子を駆動するための第1及び第2の TFTを備えた表示画素領域200と、その表示画素領 域のTFTを駆動する垂直側駆動回路10及び水平側駆 **動回路20からなり1点鎖線で示す周辺駆動回路領域2** 50を備えている。

【0005】図4に有機EL表示装置の1表示画素を示 す平面図を示し、図5に有機EL表示装置の1表示画素 の等価回路図を示し、図6 (a) に図4中のA-A線に 沿った断面図を示し、図6(b)に図4中のB-B線に 40 沿った断面図を示す。

【0006】図4及び図5に示すように、ゲート信号線 151とドレイン信号線152とに囲まれた領域に表示 画素が形成されている。両信号線の交点付近にはスイッ チング索子である第1のTFT130が備えられてお り、そのTFT130のソース131sは後述の保持容 量電極154との間で容量をなす容量電極155を兼ね るとともに、有機EL素子を駆動する第2のTFT14 0のゲート142に接続されている。第2のTFT14 0のソース141sは有機EL素子の陽極161に接続 50

され、他方のドレイン141dは有機EL素子を駆動す る駆動電源線153に接続されている。

【0007】また、TFTの付近には、ゲート信号線1 51と並行に保持容量電極154が配置されている。こ の保持容量電極154はクロム等から成っており、ゲー ト絶縁膜112を介して第1のTFT130のソース1 31sと接続された容量電極155との間で電荷を蓄積 して容量を成している。この保持容量170は、第2の TFT140のゲート142に印加される電圧を保持す るために設けられている。

【0008】まず、スイッチング用のTFTである第1 のTFT130について説明する。

【0009】図6 (a) に示すように、石英ガラス、無 アルカリガラス等からなる絶縁性基板110上に、クロ ム (Cr)、モリブデン (Mo) などの高融点金属から なるゲート電極132を兼ねたゲート信号線151及び Alから成るドレイン信号線152を備えており、有機 EL素子の駆動電源でありAlから成る駆動電源線15 3を配置する。

【0010】続いて、ゲート絶縁膜112、及び多結晶 20 シリコン (Poly-Silicon、以下、「pーSi」と称す る。)膜からなる能動層131を順に形成し、その能動 層131には、いわゆるLDD(Lightly Doped Drai n) 構造が設けられている。即ち、ゲート132の両側 に低濃度領域131LDとその外側に高濃度領域のソー ス131s及びドレイン131dが設けられている。 【0011】そして、ゲート絶縁膜112、能動層13 1 及びストッパ絶縁膜 1 1 4 上の全面には、SiO 』膜、SiN膜及びSi〇』膜の順に積層された層間絶縁 膜115を設け、ドレイン141dに対応して設けたコ ンタクトホールにAl等の金属を充填してドレイン電極 116を設ける。更に全面に例えば有機樹脂から成り表 面を平坦にする平坦化絶縁膜117を設ける。

【0012】次に、有機EL素子の駆動用のTFTであ る第2のTFT140について説明する。

【0013】図6(b)に示すように、石英ガラス、無 アルカリガラス等からなる絶縁性基板110上に、C r、Moなどの高融点金属からなるゲート電極142を 設け、ゲート絶縁膜112、及びp-Si膜からなる能 動層141を順に形成し、その能動層141には、ゲー ト電極142上方に真性又は実質的に真性であるチャネ ル141cと、このチャネル141cの両側に、その両 側にイオンドーピングを施してソース141s及びドレ イン141dが設けられている。

【0014】そして、ゲート絶縁膜112及び能動層1 4 1 上の全面には、SiO, 膜、SiN膜及びSiO, 膜 の順に積層された層間絶縁膜115を形成し、ドレイン 141 dに対応して設けたコンタクトホールにA1等の 金属を充填して駆動電源150に接続された駆動電源線 153を配置する。更に全面に例えば有機樹脂から成り

表面を平坦にする平坦化絶縁膜117を形成して、その 平坦化絶縁膜117のソース141sに対応した位置に コンタクトホールを形成し、このコンタクトホールを介 してソース141sとコンタクトしたITO(Indium T hin Oxide)から成る透明電極、即ち有機EL素子の陽 極161を平坦化絶縁膜117上に設ける。

【0015】有機EL素子160は、ITO等の透明電極から成る陽極161、MTDATA (4,4-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl) から成る第1ホール輸送層162、及びTPD (4,4,4-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine) からなる第2ホール輸送層163、キナクリドン (Quinacridone) 誘導体を含むBebq2(10-ベンソ [h] キノリノールーベリリウム錯体)から成る発光層164及びBebq2から成る電子輸送層165からなる発光素子層166、マグネシウム・インジウム合金から成る陰極167がこの順番で積層形成された構造である。この陰極167は、図4に示した有機EL表示装置を形成する基板110の全面、即ち紙面の全面に設けられている。図3においては、2点鎖線にて示した領域の全面に陰極167を設ける。

【0016】また有機EL素子は、陽極から注入されたホールと、陰極から注入された電子とが発光層の内部で再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁基板を介して外部へ放出されて発光する。

【0017】次に、有機EL表示装置の周辺駆動回路に ついて説明する。

【0018】周辺駆動回路領域には第30TFTが形成されており、一方の垂直側駆動回路10は垂直側シフトレジスタ(SR) 11とバッファ回路12からなっており、他方の水平側駆動回路20は水平側シフトレジスタ(SR) 21、バッファ22及びソースラインスイッチ23からなっている。

【0019】図7に従来の水平側駆動回路を構成するパッファのTFT平面図を示し、図8に図7中のA-A線に沿った断面図を示す。

【0020】図7に示すように、パッファはインパータ 400、500から成っている。

【0021】図8に従ってパッファの各TFTの構造に 40 ついて説明する。

【0022】石英ガラス、無アルカリガラス等からなる 絶縁性基板510上に、クロム(Cr)、モリブデン (Mo)などの高融点金属からなるゲート電極511、 ゲート絶縁膜512、及び多結晶シリコン膜からなる能 動層513を順に形成する。

【0023】その能動層513には、ゲート電極511 上のチャネル515,516と、チャネル515,51 6の両側に、チャネル515,516上のストッパ51 7をマスクにしてイオン注入されて形成されるソース550

18,521及びドレイン519,520が設けられている。このとき、図中右側のTFTはソース518及びドレイン519にリン(P)等の不純物イオンが注入されたn型チャネルTFTであり、図中左側のTFTはソース521及びドレイン520にボロン(B)等の不純物イオンが注入されたp型チャネルTFTである。

【0024】そして、ゲート絶縁膜512、能動層513及びストッパ517上の全面に、SiO,膜、SiN膜及びSiO,膜を積層させた層間絶縁膜522を形成し、ソース518,521及びドレイン519,520に対応して設けたコンタクトホールにA1等の金属を充填してソース電極523,525及びドレイン電極524を形成する。このとき、ドレイン519,520に接続されたドレイン電極524はn型チャネルTFTとp型チャネルTFTとで共通である。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜526を形成する。

【0025】更にその上には、図6(b)に示した有機 EL表示素子161のマグネシウム・インジウム合金か ら成る陰極167が全面に設けられている。

【0026】こうしてn型チャネルTFT及びp型チャネルTFTからなるインパータ500が形成される。他方のインバータ400も同様の構造である。

【0027】以上のようにして、インバータ400,500を含む水平側駆動回路、垂直側駆動回路及び表示画素を備えた有機EL表示装置を得ることができる。

[0028]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述のように有機EL表示装置の周辺駆動回路領域及び表示画素領域の全面には、有機EL素子161の陰極16.7が設けられている。そのため、その陰極16.7によって各工下Tにバックチャネルが発生してしまう。

【0029】ここで、図9にn型及びp型チャネルTFTのVg-Id特性を示す。図中、点線は初期特性を示し、実線は通電により特性が変化した状態を示している。

【0030】同図に示すように、初期においてはゲート電圧Vgが0Vのときにn型及びp型チャネルTFTともにリーク電流は流れないが、通電した場合、陰極に印加された電位によって、p型チャネルTFTの特性は左にシフトし、n型チャネルTFTの特性は右にシフトし、いずれもVg=0Vの際にリーク電流が流れてしまう。

【0031】特に、周辺駆動回路のTFTはp型チャネル及びn型チャネルからなる相補構造を成しているため、主として高電圧が印加される場合にはp型チャネルTFTの閾値電圧の変動が生じ、また主として低電圧の信号が印加される場合にはn型チャネルTFTの閾値電圧の変動が生じ、ゲート電極Vg=0のときに電流、即ち貫通電流が流れてしまう。その変動による貫通電流の

発生により、消費電流が増大してしまうという欠点があ った。

【0032】そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑み て為されたものであり、,周辺駆動回路領域上に陰極を設 けず表示画素領域のみに設けるようにすることによっ て、閾値電圧の安定したTFTを得て消費電流の増大を 抑制したEL表示装置を提供することを目的とする。 [0033]

【課題を解決するための手段】本発明のEL表示装置 は、絶縁性基板上に、陰極、発光層及び陽極を備えたエ 10 レクトロルミネッセンス素子、及び該エレクトロルミネ ッセンス素子に信号を供給する第1の薄膜トランジスタ 及び第2の薄膜トランジスタを備えた表示画素領域と、 骸表示画素領域の周辺に前記第1及び第2の薄膜トラン ジスタを駆動する第3の薄膜トランジスタを備えた周辺 駆動回路領域とを備えており、前記陰極が前記表示画素 領域に設けられており、前記周辺駆動回路領域には設け られていないものである。

【0034】また、上述のEL表示装置の前記陰極は前 記表示画素領域では共通に全面に設けられており、前記 周辺駆動回路領域には設けらていないEL表示装置であ る。

[0035]

【発明の実施の形態】以下に本発明のEL表示装置につ いて説明する。

【0036】図1に有機EL表示装置の平面図を示す。 【0037】図1に従って本発明のEL表示装置を有機

EL表示装置の採用した場合について説明する。

【0038】なお、本発明のEL表示装置の表示画素領 域の各TFTの構造は、図4中の第1のTFT130及 30 び第2のTFT140の構造と同じであるので説明は省 略する。

【0039】図1に示すように、有機EL表示装置は、 絶縁性基板100上に、第3のTFTから成る水平側駆 動回路20及び垂直側駆動回路10を備えた周辺駆動回 路250と、有機EL表示装置の表示画素を備えた表示 画素領域200とが形成されている。周辺駆動回路領域 には第3のTFTが形成されており、一方の垂直側駆動 回路10は垂直側シフトレジスタ (SR) 11とパッフ ァ回路12からなっており、他方の水平側駆動回路20 は水平側シフトレジスタ (SR) 21、パッファ22及 びソースラインスイッチ23からなっている。

【0040】一方の表示画素領域には、図4に示したよ うに、ゲート信号線151、ドレイン信号線152、こ れらの両信号線151,152の交点に形成され図6

(a) に示したTFT、及び図6 (b) に示したTFT 上に形成した有機EL素子がマトリクス状に配列されて いる。

[0041] この表示画素領域200には、その全面に 有機EL素子161の陰極167が形成されている。

【0042】ここで、他方の1点鎖線で示す周辺駆動回 路領域250について説明する。

【0043】周辺駆動回路領域250には、既述の通 り、水平駆動回路20、垂直駆動回路10、及び電源電 圧等を供給する入力配線24が設けられている。

【0044】図2に図7に示した周辺駆動回路のうちの インパータ500の断面図を示す。

【0045】同図に示すように、絶縁性基板110上に ゲート電極511を設けた構造から平坦化絶縁膜を設け た構造までは図8に示した構造と同じであるので説明は 省略する。

【0046】平坦化絶縁膜526を形成した上には、表 示画素領域200に形成した有機EL素子160の陰極 167は形成しない。

【0047】即ち、陰極167の形成は、表示画素領域 200を除く周辺駆動回路領域250を覆うことのでき る例えば金属から成るマスクを平坦化絶縁膜526上に 載置して、陰極167の材料であるマグネシウム・イン ジウム合金を平坦化絶縁膜526上に蒸着法を用いて堆 積することにより行う。そうすることにより、周辺駆動 回路領域250以外の表示画素領域200にのみ陰極1 67を形成することができる。

【0048】このように、陰極167を表示画素領域に のみ形成することにより、n型及びp型チャネルTFT を備えたインバータ及びクロックドインバータの通電に よる特性の変化が抑制できることになる。

【0049】従って、閾値電圧の変動が抑制できるの で、貫通電流の発生を抑制することができるため消費電 流が増大することを防止できる。

【0050】なお、上述の各実施の形態においては、ゲ ート電極が能動層よりも下、即ち基板側に備えられたい わゆるボトムゲート型TFTの場合について説明した が、本発明はそれに限定されるものではなく、ゲート電 極が能動層の上側にあるいわゆるトップゲート型TFT の場合にも適用は可能であり、ボトムゲート型TFTの 場合と同様の効果が得られるものである。

【0051】また、周辺駆動回路領域250は、表示画 素領域200内の第1及び第2のTFT130,140 を駆動するための信号を供給するための水平駆動回路 1 0及び垂直駆動回路20を構成する第3のTFTを備え た領域のことをいう。

【0052】また、有機EL素子の陰極167は、陽極 161に対向した電極として少なくとも表示画素領域2 00に形成されていれば良い。もちろん、例えば、平面 的に見て水平駆動回路20と垂直駆動回路30との間に 陰極167が形成されていても良く、周辺駆動回路領域 250に形成されていなければよい。好ましくは上述の ように表示画素領域200にのみ形成すればよい。

【0053】また、有機EL素子を形成した基板100 に信号を供給するための信号配線領域24上には有機E L素子の陰極167が存在しても良いが、信号配線に寄 生容量発生等の悪影響を低減するためには存在しないほ うが好ましい。

【0054】更に、上述の各実施の形態においては、本 発明を有機EL表示装置に採用した場合について説明し たが、本発明はそれに限定されるものではなく、無機E L表示装置にも採用が可能であり、有機EL表示装置に 採用した場合と同様の効果を奏するものである。

[0055]

【発明の効果】本発明によれば、閾値電圧の安定したT 10 FTを得て消費電流の増大を抑制したEL表示装置を得 ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明のEL表示装置の平面図である。
- 【図2】本発明の周辺駆動回路の一部断面図である。
- 【図3】従来のEL表示装置の平面図である。
- 【図4】EL表示装置の表示画素の平面図である。

【図1】

- 【図5】EL表示装置の等価回路図である。
- 【図6】EL表示装置の断面図である。

ある。 【図8】従来の周辺駆動回路の断面図である。

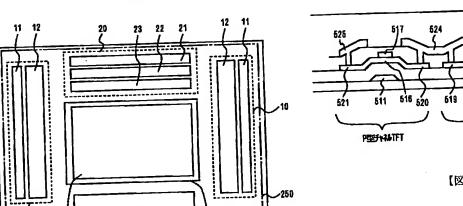
【図9】 n型及びp型チャネルTFTのVg-Id特性 図である。

【図7】従来の周辺駆動回路のパッファ回路の平面図で

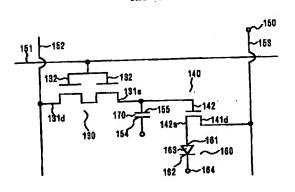
【符号の説明】

Fig. 5 is maxim	
100, 110, 510	絶縁性基板
160	有機EL素子
161	陽極
167	陰極
511	ゲート電極
513, 521	能動層
	ソース
518, 521	ドレイン
519, 520	
5 1 5	n型チャネル
5 1 6	p型チャネル
5 1 7	ストッパ
5 2 2	層間絶縁膜
5 2 6	平坦化絶縁膜
~	

【図2】

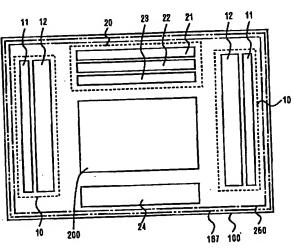


[図5]



[図3]

r型分补TFT



【図4】

[図6]

